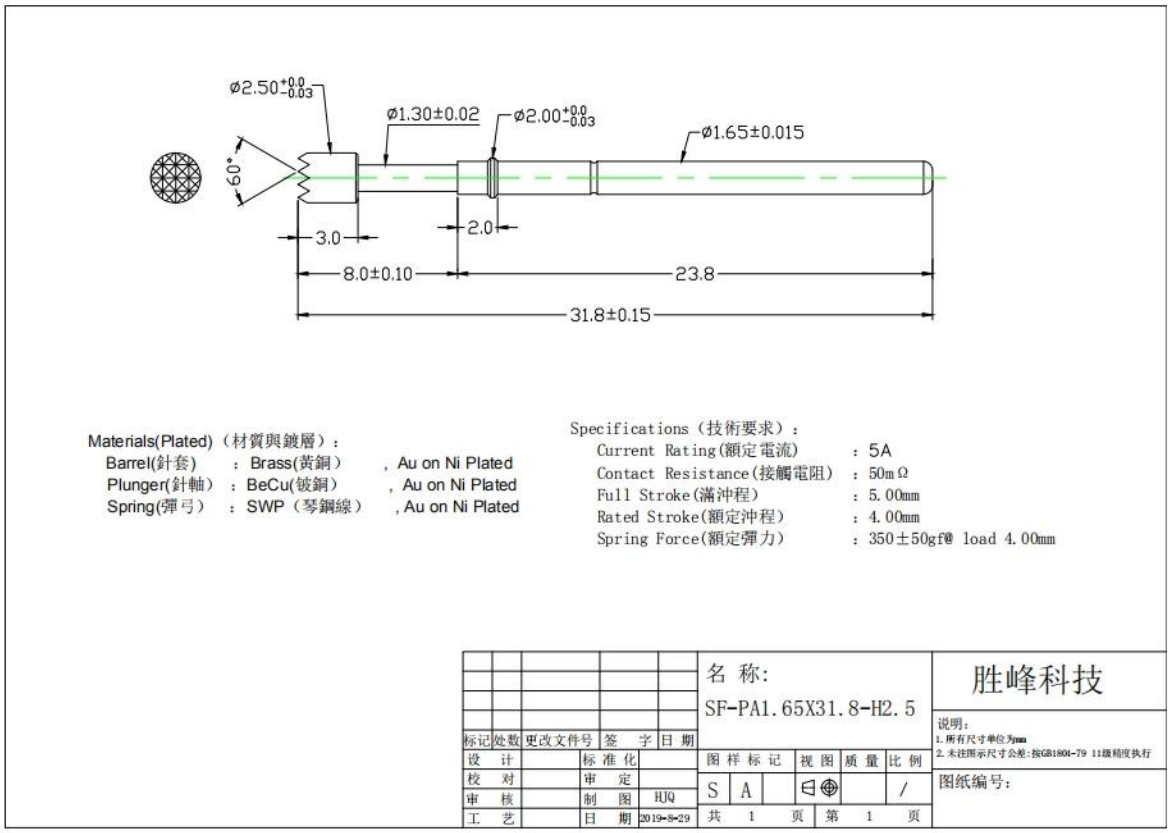
PCB-Testsonde SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5

Produktbild

Produkt Artikel	PCB-Testsonde SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5
Material & Überzug	Messing, Gold Überzug
Aktuell Ration	5A
Frühling Macht	350 g ± 50 g bei Last 4,0 mm Arbeitshub
Verpackung	Plastiktüte in Kartons



Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.

2. Customizeddesign ist verfügbar und OEM sind willkommen.

3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.

4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (single) für PCB, IKT, FCT-Tests usw;

Pogo-Pin (Stecker) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Lokalisieren, Batterie, Halbleiter & Interconnect-Anwendungen;

Doppelendsonde zum BGA und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

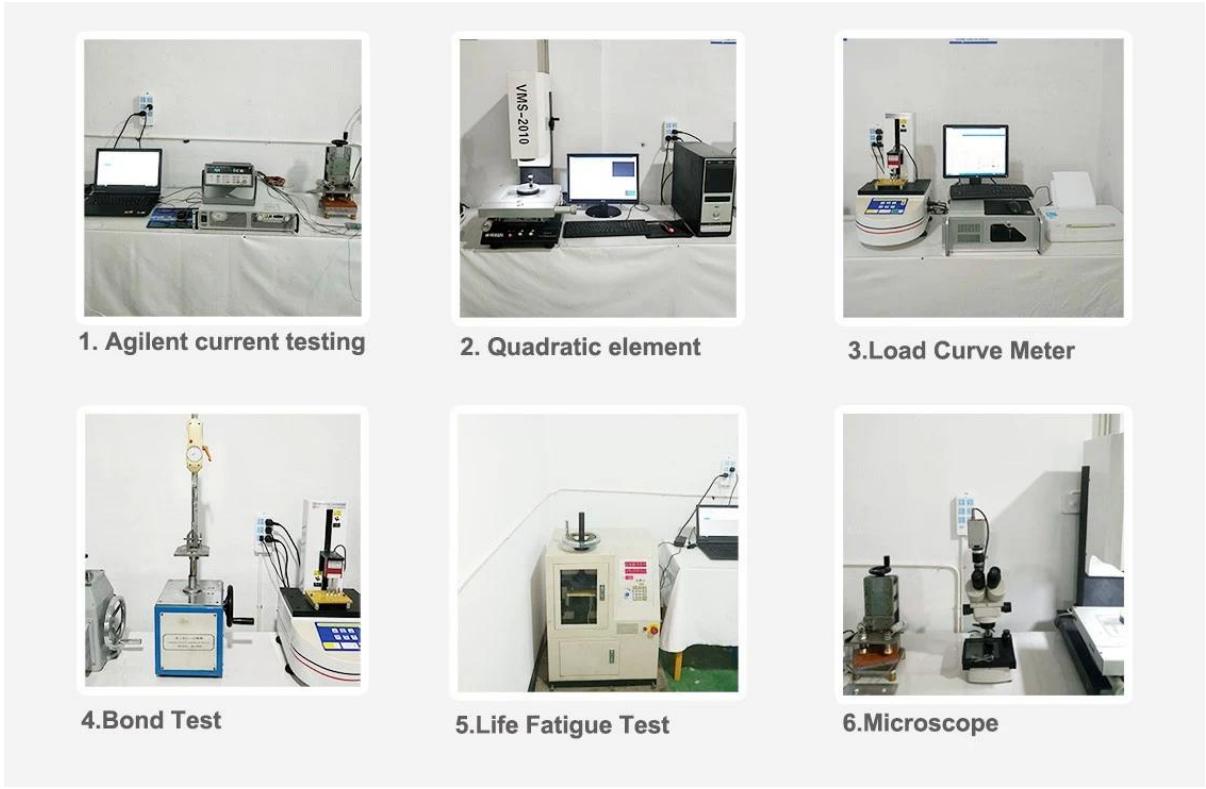
Hochstromsonde, Sonde wechselnKapazitätsnadel;

Klemme & Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM,

Eisenscharnier usw.

Prüfung Ausrüstung



Verpackung und Lieferung